

アプリケーションに 拘った機能 レーザー加工 そして微細加工

切断 ・アブレーション ・マーキング 溶接 ・穴あけ ・スクライビング

エアロテックの製品の最先端技術製造ソリューションとは・・・・・医療用デバイスの製造情報記録コンポーネントおよびシステム半導体ウェーハおよびデバイス防衛および航空宇宙コンポーネント自動車部品製造高精度個別部品製造太陽電池およびその他の代替エネルギー源



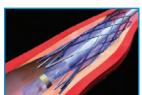
















CONTENTS

```
高い製造能力レーザー生産技術
```

レーザー切断アプリケーションのためのソリューション

- 平板加工
- セラミック切断/ダイヤモンドカッティングおよび加工

レーザー微細加工のためのソリューション

- ステント、ハイポチューブ、および円筒状材料の加工
- ステンシルおよびPCB微細加工 10
- レーザー微細加工コンポーネント 11

ーザー溶接のためのソリューション

- 2Dおよび3D溶接 12
- 密閉シーム溶接 13
- 14 燃料電池の溶接
- リモートレーザー溶接 15

レーザー穴あけのためのソリューション

レーザー穴あけ

レーザーアブレーションのためのソリューション

- レーザーアブレーション 17
- マスクとメモリの修理

レーザー半導体加工のためのソリューション

- ウェーハシンギュレーション 20
- フラットパネルディスプレイ製造

レーザースクライビングのためのソリューション

太陽電池製造 22

-マーキングのためのソリューション

- PCBマーキング 23
- Nmark™ SSaMによるレーザーマーキング ー 画期的なマーキング 24
- 25 ワイドフォーマットビットマップ

一般的なレーザー加工のためのソリューション

- 26 PROシリーズリニアステージ
- 28 リニアステージとガントリー
- 回転ステージ 30

制御のためのソリューション

- 32 ソフトウェア
- コントローラ 32

高度なレーザー制御のためのソリューション

照射モード

会社概要

- 36 会社概要
- システム設計例 38
- 受賞と表彰 39
- その他の市場での機能 40
- エアロテックオンライン 42
- グローバルなトレーニングとサポート 43

高い製造能力

レーザー生産技術

1970年以来、エアロテックはレーザー加工産業向けのソリューションの開発に専念してきました。既存の製品ラインの充実を図るとともに、最も厳しい顧客の要求に応えるために新製品の開発に投資を続けています。この結果、最高の精度、最高の製造能力、そして最高の信頼性を備えた製品を提供し、ユーザーの設備取得コストの低減を実現してまいりました。

エアロテックの幅広いモーションコントロール製品からお客様のご用途に最適のソリューションを選択していただけます。エアロテックは、生産現場、研究開発、真空、およびクリーンルーム環境用システムに関する専門知識を備えています。

エンドユーザー、インテグレーター、大量生産OEMにカスタムエンジニアリング製品やシステムを提供する当社の能力は他社の追従を許しません。また、エアロテックの製品は、品質、性能、柔軟性、そして最高の投資効果をもたらします。

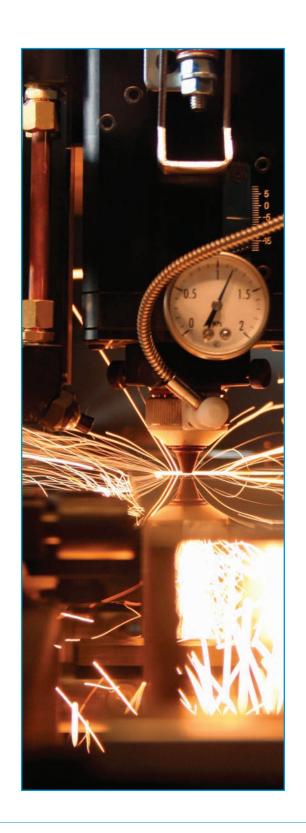
エアロテックの集中的な開発取り組みの結果、最新技術を結集したAutomation 3200モーションコントローラが誕生しました。これは、32軸のモーションを同期でき、精密なレーザー制御のためのポジションシンクロナイズドアウトプット(PSO)、サーボモータとガルボ間のモーション同期整合(Nmark™ SSaM)、PLCのシームレスな統合、プロセスおよびモーションパラメータの迅速なデバッグを可能にする高度なグラフ表示・診断ユーティリティなど、最新の機能を備えています。

これらの高度な制御機能と、過酷な環境のもとでの長寿命と ローメンテナンスを目的として設計された構造の組み合わせ は、業界最高のシステムを構築する機会をレーザー機械製造 業にご提供させていただいております。

レーザー加工の応用

- 切断
- 溶接
- マーキングと彫刻
- 穴あけ

- ・アブレーション
- 微細加工
- 成膜
- 薄膜除去



レーザー切断アプリケーションのた めのソリューション

レーザー切断には、材料を溶融、焼却、または蒸発させるためレーザー光を集光し直接照射をします。レーザー切断には、機械切断に比べて、切断品質が高い、刃の摩耗がない(非接触プロセスなので)、熱の影響を受ける面積が小さく部品の変形が少ないなど、さまざまな利点があります。CO₂およびNd:YAGレーザーは、加工材料にもよりますが、最も一般的に普及しているレーザーです。用途としては、平板加工、セラミックおよびダイヤモンドのカッティング、チューブへの加工などがあります。

平板加工

平板加工は一般的に、静止している材料の上でレーザーを 移動させるか、静止しているレーザーの下で材料を動かす か、いずれかの構成で行われます。どちらにもそれぞれの 利点があり、エアロテックの製品はどちらの方法について も、最も厳しい要求に応えられるように工夫されていま す。

特長/推奨

- ・A3200コントローラ
- ・高性能リニアモータステージ (ALS5000/ ALS25000ステージ)
- ・防塵シールド仕様のリニアモータガントリー (ASGS15000)



XYリニアモータ軸

- ・硬化保護カバーとピンと張った サイドシール材が内部コンポー ネントを保護
- カスタマーケーブルおよびホースの追加も容易な総合多軸ケーブル管理システム
- ・精密部品を高精度で輪郭加工可 能にする非接触ダイレクトドラ イブモータ

防塵シールドリニアモー ガントリー

- ・シールドデザインがリニアモータとエンコーダを保護し、過酷な環境での使用を可能に
- ・デュアルリニアモータ/エンコーダと 組み合わされた低重心のブリッジと高 剛性な取り付けインターフェースと合 わせ、高速切断アプリケーションにお いてもミクロンレベルの動的精度が可 能に
- ・レーザーの光ファイバー配線システム に適した大きな折り曲げ半径のケーブ ル管理システムにより、簡単かつシー ムレスなレーザーの統合を可能に
- ・ブリッジ構造の取り付け面のユーザー スペースにレーザー光伝送部品やガル ボスキャナの光学素子の取り付けが可 能



セラミック切断

レーザーは、加工時に母材にダメージを与えず、ゴミ等の割れやすいセラミック材料の切断や穴あけを行うのに理想的です。しかし、加工中に生成されてしまう微細な破片からステージガイドを保護するために注意が必要です。エアロテックは、セラミック加工の厳しい要件に応えると同時に、加工中に発生する破片の汚染からの保護し、長期に渡り日々の運用に不安のない環境を実現します。

XYリニアモータ軸

- ・ワイドボディのリニアモータを低軸 で使うと"ロール"の剛性が高くで き、マルチヘッドセラミック加工に 適し、有効作業面積が増えます。
- ・高い動的剛性が小さな部品形状の厳しい公差を維持しつつ、少ないXY軸の角度誤差は、広い面積にわたって部品形状の正確な位置決めを可能にします。
- ・オプションのエアパージは、ステージのハードカバーおよびサイドシールに加えて、ステージ内の空気圧を 陽圧にし、破片や微粒子から保護して、システムの寿命を延ばし、良い 状態を維持します。



ダイヤモンドカッティングおよび加工

ダイヤモンドカッティングは、ダイヤモンドの原石を価値ある切り子カットされた宝石に変えるための主要プロセスの1つです。ダイヤモンドは切削面が最も硬いものの1つなので、レーザーは従来の切削方法では得難い、より精密で特有な断面を生み出せる唯一の方法です。



XY θ ダイレクトドライブ軸

- ・表面品質を高め、材料の無駄を削減する、きわめて円滑な速度調整
- ・高い製品歩留まりを維持しながら精 度の高い多軸を使った複雑な動作
- ・メンテナンスフリーの運用を可能に するダイレクトドライブステージ

レーザー微細加工のための ソリューション

レーザー微細加工は、数百ミクロンの形状内に1~10ミクロン程度の公差を要求されるものと定義することができます。このように加工形状が小さくても、部品サイズが同じように小さいとは限りません。ステンシルなど、多くの小さな加工形状で構成される大きな部品も、微細加工とみなすことができます。同様に、ステントのレーザー切断、抵抗のトリミング、3Dプロトタイピングなどのアプリケーションもこのカテゴリに分類されます。エアロテックは、1~1000mm程度のサイズの部品にミクロンレベル公差を維持できる最適化された幅広いモーションプラットフォームを提供できます。

ステント、ハイポチューブ、および円筒状材料の加工

レーザー切断および溶接プロセスの多くは、円筒状または棒状の材料の取り扱いを必要とします。エアロテックの豊富な製品ラインには、コンポーネントレベルのソリューションだけでなく、これらの材料の取り扱いを自動化する最適化されたコンビネーションリニア/回転モーションシステムも含まれます。ダイレクトドライブテクノロジーとコレット用動力として使われる無摩擦のロータリーユニオンの組み合わせにより、高生産性アプリケーション用として600rpm超の回転速度で運転が可能です。ERコレットは精密な円筒保持アプリケーションに使用でき、三爪コレットチャックは内径/外径でのチャック、および変型形状ワークに使用できます。

特長/推奨

- ・A3200コントローラ
- ・機械部既成品(LaserTurn® 1、 LaserTurn® 2、LaserTurn® 5)
- ・ダイレクトドライブ、高トルク、空気圧式 コレット変換器または三爪コレットチャッ ク(ACS、ACS-LP)を装備した回転軸

構成オプション

- ・材料の取り扱いを容易にするためフロントおよびリア 部に配置したツーリングプラットフォーム
- ・数年間のメンテナンスフリー運用を実現する空気圧式 シールレスロータリーユニオン
- ・チューブの送りを自動化するためリニア軸に平行に設置された爪グリッパー
- ・切断点でのチューブのTIR(振れ精度)を軽減するY/Z 軸マイクロメータ調整付きブッシング(チューブ内に 入れる芯)アラインメントプラットフォーム



LaserTurn® 1

- ・0.1ミクロン~5mmのチューブに対応
- ・LaserTurn®シリーズ中最高の製造能力を実現する低慣性回転軸と可動部分が低重量のリニアステージの合体
- ・テーパーを開閉するようデザインされたコレットシステムは軸方向のチューブの動きを制御でき、無制限の長さの材料への自動製造を可能にした
- ・加工中の材料品質と材料の熱損害を保護する 湿式切削オプション

ステント、ハイポチューブ、および円筒状材料の加工

LaserTurn® 2

- ・0.5ミクロン~10mmのチューブに対応
- ・LaserTurn®シリーズ中最高のトルク/慣性 比により、複雑な輪郭の加工時間を短縮
- ・低TIR(軸振れ)ERコレットシステムがレーザー切断プロセス時の機械的位置決めによる誤差を最小化
- ・加工中の材料の品質と熱損害を保護する湿 式切削オプション





LaserTurn® 5

- ・相互交換可能なER25およびER40コレットシステムは、LaserTurn®シリーズ中最も幅広い材料取り扱い範囲 (0.5mm~30mm)を提供
- ・大口径材料への内側からのグリップ や変型コンポーネントの扱いに最適 なオプションの三爪コレットチャック
- ・高負荷サイクル、高荷重アプリケー ションに適した、LaserTurn®シリー ズ中最大のリニアモータ
- ・加工中の材料の品質と熱損害を保護 する湿式切削オプション

三爪コレットチャック

- 製品を保持、通過させるためのクリアーアパーチャ
- ・材料特性による掴み幅、保持力を最適化する 選択可能な爪移動範囲
- ・特注の爪形状により、変型製品の保持や保持 する長さの設定が可能
- ・保持範囲は30mmから



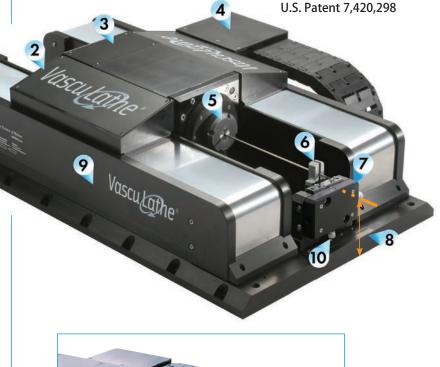
ステント、ハイポチューブ、および円筒状材料の加工

VascuLathe®は、ステント製造アプリケーションの厳しい要件を満たす画期的なアプローチを採用しています。完全に構築されたモーションシステムは、高性能なダイレクトドライブリニアおよび回転モーションの能力を使い自動化された材料ハンドリング機能を併せ持ちます。リニア軸と回転軸を合体させたデザインは、従来のボールスクリュー方式やその他の製造アプローチに比べて、製造能力を2倍から5倍に高めると同時に、サブミクロンの精度と厳しい部品形状の公差を維持します。

製造能力の向上は、非常に競争の激しいステント製造環境に必要な高い柔軟性を与えます。VascuLathe®による製造能力の高さは、より少ない機械で同じ数のステントを製造でき、結果として、人件費がより削減され、設置面積も少なくて済むことを意味しています。あるいは、VascuLathe®を使用すれば、製品需要の増加や製品の多様化に既存の製造スペースで対応でき、設備拡充コストを節減できることも意味します。

1 ベアリングとフィードバックデバイスを 加工中の汚染から保護するステンレス製 ロールカバー

- 2 クーラント回収機能付き 湿式切削オプション
- 3 ステント製造に最適化された無摩擦ロータリーユニオンの採用により、長期にメンテナンスフリーな運用を実現
- 4 シンプルに配線された、信頼性 の高いケーブル管理システムがトラ ブルフリーの運用を保証
- 5 高精度ER16、ER25、またはER40コレットは外径0.5mm~30mmのチューブに対応することで、VascuLathe®は幅広い末梢血管、心臓血管、および神経血管用ステントの製造をサポート
- 6 チューブ材料の自動化が可能な平行爪グ リッパー
- 7 精密な基準面と位置決めピンが付いた手動アラインメントフィクスチャにより、 ブッシング材料の迅速な交換が可能
- 8 材料の中心位置を低くしたため、本体の 高さと取り付け具の距離が減少し、小型 で堅牢なシステムを実現
- 容易なアラインメント、メンテナンス、および操作を可能にした洗練された機械構造
- 10 VascuLathe®の前後にある螺子穴設置エリアが、ユーザーの材料のハンドリング機能の設置を容易に

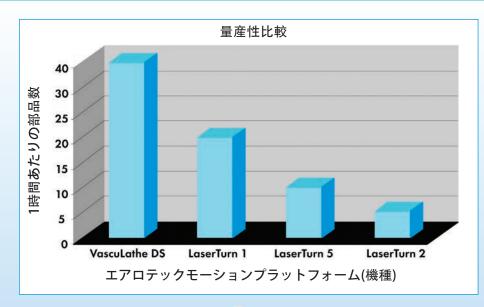


VascuLathe® DSは、デュアルスピンドル構成の採用により、標準のVascuLathe®の2倍の製造能別があります。たった10%の設立スペース増加(完成後のマシン増スズ)によって、DSは100%増設では、からによび労働力を削減が必要な設備、および労働力を削減が必られるでもは材料加工の制造能力向上という点でも非常に効果的です。

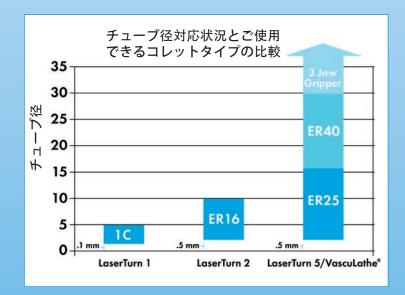
U.S. Patent 7,038,334 U.S. Patent 7,105,956

ステント、ハイポチューブ、および円筒状材料の加工

部品製造の公差が同じ場合、VascuLathe®は普及型のLaserTurn® 2に比べて、1時間あたり13倍の製造能力がございます。







切削速度とサイクル時間がプロセス変数によって固定されている場合、VascuLathe®はLaserTurn®製品ファミリーに比べて3倍の輪郭加工精度の高さを提供できます。

最大連続切削部品長さ	
LaserTurn® 1	100 mm
LaserTurn® 2	300 mm
LaserTurn® 5	300 mm
VascuLathe®	300 mm

ステンシルおよびPCB微細加工

ステンシルとPCBの製造は、レーザー微細加工システムにとり特異な挑戦となっております。それは、部品サイズが相対的に大きく、加工密度が高いため、ミクロンレベルの形状精度を得るには、長い移動距離、高RMS出力、および剛性の高い機械構造を持つ位置決めシステムが必要だからです。エアロテックのAGS15000シリーズガントリーは、ステンシルやその他の高精度・高製造能力なレーザー加工プロセスに最適化されています。光学系の最終加工高さを最小化するためにブリッジ高さを低くして、高姿勢によって発生する関連の動きの誤差を大幅に削減しています。また、デュアルリニアモータとリニアエンコーダにより、移動距離全体にわたってYawを少なくしています。



AGS15000シリーズ直交T型ガントリーシステムは、超精密で高加速高速な輪郭加工に適しています。

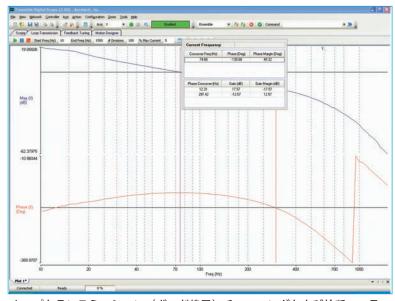
U.S. Patent 7,401,412

AGS15000

- ・ブリッジ軸は重心を通過し運転 される為、システムの共振周波 数を大幅に引き上げ、ステンシ ルアパーチャの形状公差を改善
- カスタムケーブル管理システムは、Z軸への搭載物である、オートフォーカス高さ検出ヘッド、およびファイバーレーザービームなどの配管配線をサポート

高度な診断機能

高度な周波数分析ツールは、機械の共振条件を識別して、サーボループゲインとフィルタ係数の正確な設定を可能にし、システムパフォーマンスを最適化します。システム安定性評価基準を容易に読み取ることができ、機械動作の剛性の目安となります。



ループトランスミッション(ボード線図)チューニングおよび診断ユーティリティは、システムパフォーマンスを大幅に強化できる容易で迅速な手段となります。

レーザー微細加工コンポーネント

多くのレーザー微細加工アプリケーションには、およそ数100×100×100mm以下のコンポーネントが使用されます。エアロテックは、このような操作範囲に適したコンポーネントステージと事前に最適化された1~3軸のアセンブリを提供します。推奨するプラットフォームはすべて、この分野のアプリケーションに必要なサブミクロンの分解能と精度を持つダイレクトドライブ、ダイレクトフィードバックデバイスです。



ナノアラインメントシステム

- ・垂直軸に空気圧式カウンターバランスを持つ3 軸X/Y/Zモーションプラットフォーム
- ・テーブルトップ規模の加工ソリューションに 適した小さな外形寸法
- ・回転軸とゴニオメータの追加により、4軸、5 軸、6軸アプリケーションに対応
- ・最高レベルのパフォーマンスを提供するエア ベアリングオプションあり

ANT-25LXリニアモータステージ

- ・サブミクロンの精度を備えた幅90mmのクロ スローラーステージ
- ・A3200はエンコーダとその逓倍モジュールと の組み合わせにより実質0.3nmの分解能を実 現、非常に小さな形状の加工も可能





ANT-20Gシリーズゴニオメータ

- ・より一般的なギア駆動装置に比べて、製造能力と精度が高いダイレクトドライブゴニオメ ータ
- ・さまざまな回転半径により、共通の回転ポイントを維持しながらユニットの組み付けが可能

レーザー溶接のためのソリューション

2Dおよび3D溶接

2Dおよび3Dレーザー溶接プロセスは、さまざまな業界でさまざまな製品に使用されています。レーザーは、製造能力、速度、および溶接品質の点で大きな利点を備えています。エアロテックは、これらのアプリケーションの最も厳しい要求に応える多彩なシステムを設計・製造してきました。受賞歴のあるエアロテックのコントローラと信頼性の高い機械コンポーネントの組み合わせは、どの競合他社の技術にも勝る優れた製品を生み出しています。

精密多軸アセンブリ

- ・リニアおよび回転軸の組み合わせにより、レーザービームは部品に垂直に照射され、このことで品質と整合性へのきめ細かな制御が可能
- ・システムは、タイトな公差を維持するための精密なアライメントが可能であり、お客様の投資を確実なものにいたします



ダイレクトドライブリニアおよび回転ステージがこの4軸リニア/回転組み合わせシステムを構成しています。

多軸リニア/回転の 組み合わせ

・ロープロファイル(低姿勢)のダイレクトドライ ブ構成は高い分解能と小型形状が特徴 - 設置面積 あたりの生産性を最大化する組み合わせ

密閉シーム溶接

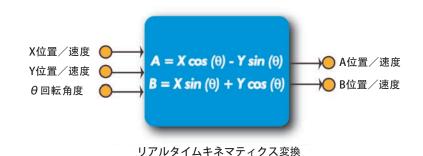
ペースメーカー、除細動器、神経刺激器など、埋め込み型医療用デバイスの市場が拡大しています。技術の進歩につれて、これらの装置を安全で効果的なものにするために必要なプロセスは、ますます複雑化しています。特にレーザー溶接では、プロセスを市場の需要の潮流に対応させることが可能です。エアロテックには、医療用デバイスの製造要件に関する専門知識と経験があり、投資効果を最大にできる最適のソリューションを提供できます。

HermeSys™: 密閉シーム溶接 用に特に設計されたシステム

- ・内蔵の多軸機械構造は非常に高い剛性を持つため、高い加速を可能にしつつ、溶接プロセス中の急発進や急停止や方向転換による誤差を最小化
- ・オプションのデュアル駆動回転クランプアセンブリが、溶接プロセス中のハーフシェル同士の一貫した接触 を確保
- ケースペネトレーション周囲の溶接 に適した3つのリニア軸(X/Y/Z)
- ・さまざまな焦点距離の複数の供給者 のレーザー発振器をサポートして、 プロセスの柔軟性を最大化



HermeSys™は、密閉シーム溶接プロセス の向上を目的として設計されました。



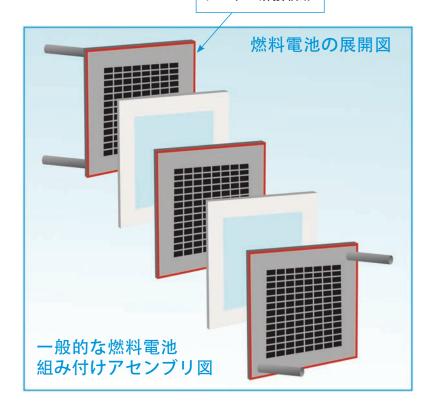
エアロテックA3200コントローラのリアルタイムキネマティクス

- ・溶接プロファイルを3次スプライン 補間軌跡上の直線/弧線分または点 でプログラミングするため、多軸レ ーザー溶接軌跡の作成に複雑なポス トプロセッシングツールは不要
- ・溶接プロファイルの位置情報を再入 力しなくても部品の幾何学的形状と 溶接速度を最適化できる。生産性が 向上

燃料電池の溶接

燃料電池は、地球が再生可能なエネルギー源へ移行するための重要な一部となっています。その潜在能力は自動 車アプリケーションで特に期待されていますが、実用的な燃料電池の生産のための要求は小さくありません。レ ーザー溶接は、この生産プロセスの開発の主要技術の1つです。エアロテックは、これらの課題に対しお応えでき ると考えます。

レーザー溶接軌跡



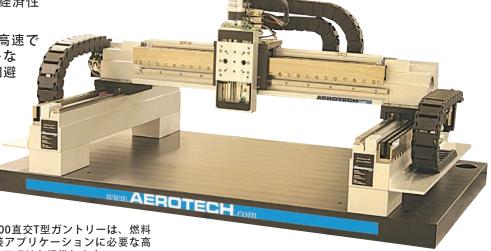
エアロテックのコントローラ

- ・燃料電池組み付け時の溶接軌跡の精 密なレーザー発振プログラミングと 制御を可能にするポジションシンク ロナイズドアウトプット(PSO)
- ・軌跡プログラムを最適化し、累積誤 差を避けるための部品軌跡ベクトル 誤差測定など、最適化を容易にする コンポーネントおよびアプリケーシ ョンレベルの広範囲な診断機能

エアロテック製リニアモー タガントリー

・最大1m/秒の高速により、経済性 のある製造能力を達成

・高い精度と再現性により、高速で も燃料電池組み付けのタイトな 公差を維持し、累積誤差を回避



AGS®1000直交T型ガントリーは、燃料 電池溶接アプリケーションに必要な高 い精度と再現性を提供します。

リモートレーザー溶接

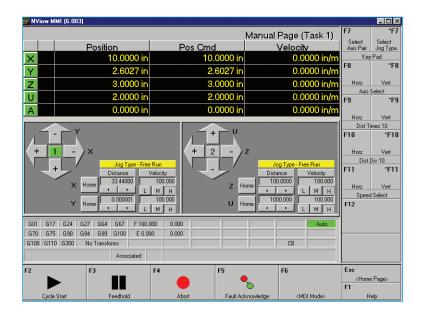
リモートレーザー溶接では、ジンバルに取り付けられたミラーを遠くからスキャンし、固定された収束レーザー ビームでワークピースを走査します。レーザーの位置決めに必要なセットアップ時間が少なくて済み、ビームで 広い面積をすばやく最小の動作でスキャンできるので、サイクルタイムが大幅に短縮されます。

AMG LPシリーズ ダイレクトドライブジンバ ル

- ・高精度な角度位置決めと高い剛性に より、正確で再現性のあるポインティング
- ・ダイレクトドライブのブラシレス サーボモータにより、バックラッシ ュがなく、高い角度制御(秒レベル の精度)
- ・傑出した速度安定性を実現するコギングフリー設計
- ・組み込みスリップリングなど、方位 角と仰角の360度連続回転により、 無制限なアプリケーション対応への 柔軟性
- ・高出力レーザーアプリケーションに 最適の大型ミラー搭載能力



AMG LP (ロープロファイル; 低姿勢) ジンバル は、お客様がエアロテック製品に期待する高性能に応えて、精密な角運動を提供します。



A3200コントローラ

エアロテックA3200コントローラの変換機能を利用するとX/Y直交スペース内に回転運動を直線寸法のプログラミングに単純化したり、CAD図面からのインポートが可能です。

レーザー穴あけのための ソリューション

レーザー穴あけアプリケーションでは、Nd:Yagおよび Q-Switchedレーザーが一般的に使用されています。レーザー穴あけは、一般に、パーカッションレーザードリリング(ビームを固定しパルスで穴あけ)またはビームのトレパニング(ワークまたはレーザーを動かし輪郭を加工し穴あけ)のいずれかの方法を使用して行われます。多くの場合、パーカッションドリリングの方が速いですが、ビームのトレパニングの方法は熱影響部が小さいため、複雑な穴形状に対応できます。どちらの場合も、公差を維持するには、動作軸の精密な輪郭加工が必要です。

特長/推奨

- ・A3200コントローラ
- 高性能リニアモータステージ(ALS5000/ ALS5000WB)
- ・ダイレクトドライブ高トルク回転チルト軸 (ADRT)
- ・ダイレクトドライブロープロファイル(低姿 勢)回転軸(ADR)

タービンおよび燃料噴射装置の3D穴あけ

タービンブレードや燃料噴射装置の穴あけには、部品表面に対する穴の正しい方向と形状を得るために、複雑な 多軸モーションプラットフォームが必要です。部品のサイズと必要な形状・精度に応じて、プラットフォームに は5軸ガントリーシステムやX/Y/A/B、ブリッジにZ軸をマウントした直交軸分離型構造をセットアップします。

> ADR160ダイレクトドライブ 回転ステージ

クトドライブ軸により、複雑な輪郭やアスペクト比が深い穴あけ加工でミクロンレベルの動的公差を可能にします。

・パワフルな非接触リニアモータにより、 複雑な輪郭の急速方向転換など高加速が 可能にし、製造能力を向上

・ワイドボディ低軸設計により、片持ちの 荷重効果を最小化

・チルト軸のベアリング間隔の強化により、システムの剛性が増し、部品の公差が 改善

・カウンターバランス、ダイレクトドライブチルト/回転軸により、3D 空間での部品の秒(角度)レベルの精密な位置決めが可能

・ 高分解能のダイレ

The state of Main and State of Mai

ALS5000ワイドボディリニアモータステージ

エアロテックのダイレクトドライブリニアおよび回 転ステージは、現在のレーザー穴あけアプリケーションに求められる精度、速度、および分解能を提供 します。

レーザーアブレーションのための ソリューション

従来、材料のアブレーションが必要なアプリケーションで は、超短パルスレーザーとエキシマレーザーが使用されてき ました。アブレーションは、光のフォトンエネルギーだけで 原子レベルの化学結合を切断して、材料を固体からプラズマ に直接変換する非熱プロセスです。超短パルスレーザーのパ ルス時間幅は材料内での熱拡散時間より短いので、熱損傷、 改変、熱影響域などは生じません。また、パルス時間が短い ため、マイクロ秒レベルのパルス幅の赤外線レーザーと比べ て、材料の除去率がきわめて低くなります(パルスあたり数 ナノメートル)。このように、パルスあたりの除去深さが小 さいため、ナノメートル規模の3D構造の作成に使用できま す。

特長/推奨

- ・A3200コントローラ
- 高性能リニアモータ、オープンフレームステ ージ (ALS3600)
- ダイレクトドライブ、オープンアパーチャ回 転軸 (ADRT)
- ダイレクトドライブロープロファイル(低姿) 勢)回転軸(ADRS)

エキシマレーザーもアブレーションプロセスに使用されます。ただし、使用時のビーム形状は超短パルスレーザ 一のビームプロファイルが円形なのに対して、正方形または長方形です。エキシマビームはマスクを通して照射 され、ビームはマスクの幾何学形状によって定義されたパターンに切り取られます。このマスク技法により、複 雑なパターンのアブレーションが容易になります。マスクを通じて材料に投影される形状寸法は、レーザービー ムパターンの転写倍率によって調整でき、複数のマスクと転写倍率を使用することによって、複雑な3次元パター ンを材料に構築することが可能です。

X/Y/回転マスクアラインメントプラットフォーム

- ・ロープロファイル(低姿勢)のX/Y/回転の組み合わせは、従来の光学系システ ムへの組み込みが容易であると同時に、ピッチ/ロールによる位置決め誤差を 軽減
- ・大型120mmのクリアーアパーチャ(貫通開口)により、その先にある大きな 空間の露出や、一つのマスクに複数のビームの照射が可能
- ・ダイレクトドライブリニアモータステージの優れた速度調整機能は、マスク移 動アプリケーションに最適
- ・剛性の高い機械構造と短いセトリングの時間により、高い製造能力、反復動 作、露光シーケンスが可能



MaskAlign®は、10nmのリニア分解能

レーザーアブレーションのための ソリューション

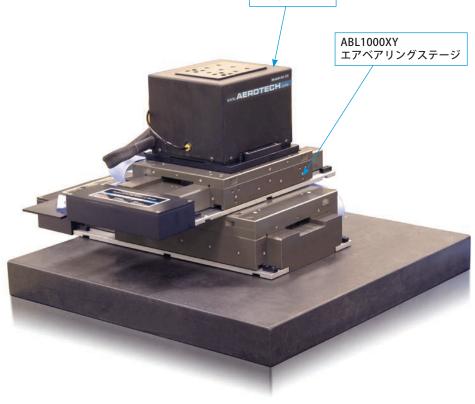
特注大型リフトステージ

- ・大型のアパーチャを装備するZステージは、焦点調整のための安定したプラットフォーム
- ・高速リニアモータは、2Dおよび3Dアプリケー ションで使用するにあたりマスクアスペクト比 を瞬時に修正し、高速な焦点面変更が可能
- ・標準および特注機材にて、如何なる焦点面調整 のご要件にも対応させていただいております



3D超短パルスレーザー加工

- ・アブレーションアプリケーションに おいて焦点位置を精密に設定できる 高分解能(4.5nm)のリフトステー ジ
- ・X/Yエアベアリングが提供するきわめてフラットな移動により、装置操作中一貫した焦点位置を維持
- ・ダイレクトドライブリニアモータおよびエンコーダとエアベアリングリア軸の組み合わせにより、大きな移動距離(100mm)に対して微小ステップサイズ(10nm)が可能なため、サブミクロンの部品形状の正確な位置決めが可能



マスクとメモリの修理

レーザーアブレーションは、リソグラフィプロセスで使用されるフォトマスクの修理や、完成した半導体デバイスの欠陥修理に理想的です。現代の半導体製造プロセスで使用されるパターンの密度と複雑さが増しているため、レーザー照射位置の精密な制御が必要とされています。精密な焦点位置を維持して、スポットサイズの変動を制限する必要もあります。エアロテックのポジションシンクロナイズドアウトプ・ペート(PSO)機能は、部品の欠陥を除去するために必要な正確な位置でのレーザー発振信号が確保されます。検査プロセスで発見された部品の欠陥を表す位置の配列情報から、オンザフ

特長/推奨

- ・A3200モーションコントローラ
- ・ポジションシンクロナイズドアウトプット(PSO)
- ・ABL9000インターフェロメータフィードバッ ク付きプレナーエアベアリング

ライ(ステップアンドストップで無く連続的に動作させた状態)で照射が起動されます。プレナーエアベアリングステージが部品の位置決めに使用されるのは、作業高さが低いので作業点のアッベ誤差が最小化され、フラットな移動により焦点位置の変動が最小化されるためです。2軸レーザー干渉計フィードバックは、サブナノメートルの分解能で加工対象物位置の直接測定を可能にします。

レーザー干渉計フィードバック付きプレナーX/Yエアベアリング

- ・プレナーX/Yエアベアリング構成は、非常にフラットな移動特性で焦点位置を維持
- ・再現性のあるラスタスキャン操作を可能にする 優れた真直度
- ・2Dプレナーレーザー干渉計フィードバックは、 サブナノメートルの分解能で部品の位置ずれを 直接測定
- ・さまざまな材料サイズに対応するオプションの 高精度マルチゾーン真空チャック



レーザー半導体加工のための ソリューション

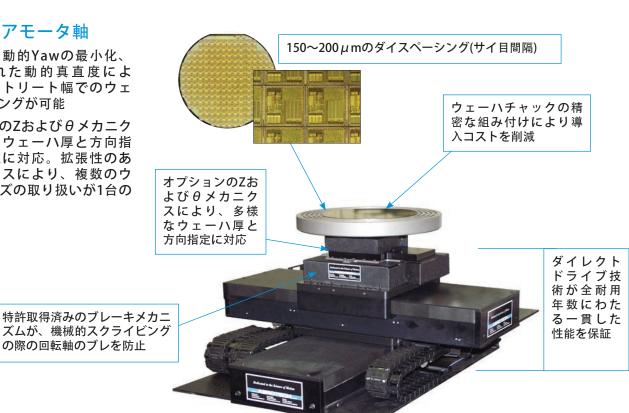
半導体は、現代のほぼすべての近代型電子装置で使用されています。今日の市場で競争力を維持し、成功するた めには、生産性を最大化し、コストを最小化するための技術の開発が不可欠です。半導体製造プロセス分野での 柔軟性を高めてきたレーザーは、エアロテックの最前線のモーション開発技術と組むことによって、ユーザーの 生産が技術革新の最前線で高効率なプロセスを実現することが可能になりました。

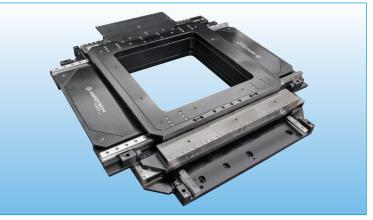
ウェーハシンギュレーション

ウェーハシンギュレーション(ダイシング)は、ウェーハの加工後、ウェーハから個々のシリコンチップを切り 出す作業です。レーザーによるシンギュレーションには、切断幅が小さく、クラックが最小化され、熱影響部が 小さいなど、機械的なダイシングソーにはない利点があり、高価なウェーハの使用可能な加工面積が増加します。

XYZθリニアモータ軸

- ・高い精度、動的Yawの最小化、 および優れた動的真直度によ り、狭いストリート幅でのウェ 一ハダイシングが可能
- ・オプションのZおよび θ メカニク スにより、ウェーハ厚と方向指 定の多様性に対応。拡張性のあ るメカニクスにより、複数のウ ェーハサイズの取り扱いが1台の 装置で可能





ALS3600は、100×100mmから400×400mmの移動量のモデルのご提供 が可能です。

オープンフレームリニアモー タ軸

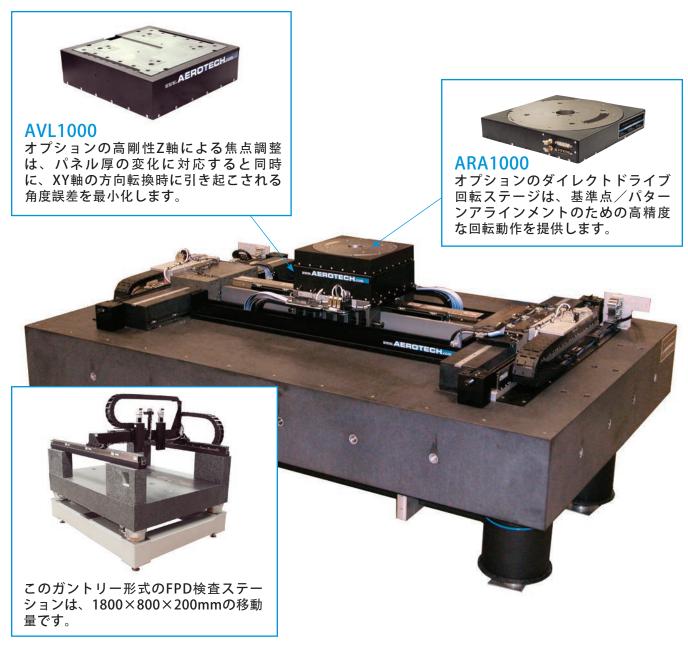
- ・大型アパーチャにより、基板の上下 からの操作が可能
- ・最小化されたプレナー平滑度がオー トフォーカスを不要に
- ・ 類まれな形状公差と構造原理から来 る直交性が、高速での高い公差の維 持を確保

フラットパネルディスプレイ製造

フラットパネルディスプレイ製造アプリケーションには、システムの動的特性を最適化しつつ、長い移動量に対応しなければならないなど、モーションシステムにとっていくつかの課題があります。これらの要求に応えるために、エアロテックは当社の特許技術を応用して、フラットパネルディスプレイアプリケーションに理想的なシステムを設計しました。

プレナーエアベアリング

- ・最適化された動的真直度とYaw特性が、移動量全体にわたるスキャンラインの平行性を確保
- 最適な平面度を保証する石定盤の表面特度
- ・特注ブリッジ構造により通常必要と なる工程の工事を単純化
- 拡張性あるメカニクスでさまざまな パネルサイズに対応
- ・オプションのダイレクトドライブ回 転ステージは、基準点へのアライン メントのため高精度な回転動作を提 供
- ・オプションの高剛性Z軸による焦点 調整は、パネル厚の変化に対応する と同時に、XY軸の方向転換時に引き 起こされる角度誤差を最小化



レーザースクライビングのための ソリューション

レーザースクライビングは、薄膜材料をさまざまなパターンで除去するプロセスです。レーザーには、機械的スクライビングに比べて、より精度の高い加工、パターン制御の自由度、小さい切り幅、加工速度の速さなど、数多くの利点があります。エアロテックのシステムは、これらの利点を生かした機能が設計されています。

太陽電池製造

太陽電池製造プロセスは、持続可能なエネルギー技術の最先端を走り続けるために不可欠な重要分野です。エアロテックのエアベアリングステージとSolarScribeサブシステムは、業界で最も低い取得コストで最大の製造能力を実現することを目的として設計されています。

SolarScribe

- ・あらゆるPV/FPDスクライビングアプリケーションに対応する直交軸 分離型構造またはガントリー構造
- ・メカニカルまたはエアベアリングオプションの選択肢により幅広いパ フォーマンスとコストのご要求に対応
- ・高い品質と製造能力のためのリアルタイム位置基準のレーザー照射出力制御機能 (PSO) を備えた高度な制御
- 特注設計可能
- ・最大2500mmの移動量
- ・高い加速度と速度で最大の製造能力(最大5gおよび3m/秒)

究極のパフォーマンスを実現 するエアベアリング

- ・ 傑出した速度安定性
- 超高精度と再現性
- ・ゼロバックラッシュ、摩耗、および メンテナンス
- ・ 高荷重またはオフセット荷重に対応 する高い剛性





装置躯体とエンクロー ジャの供給が可能 パッシブまたは アクティブ振動絶縁

レーザーマーキングのための ソリューション

レーザーマーキングアプリケーションでは、一般にスキャナと呼ばれる高速回転ミラーアセンブリを使用して、 ワークピースにレーザーを照射します。この技術は低コストと高速という利点を持つため、幅広いアプリケーションで採用されています。

スキャナの分解能と精度は、ミラーの角度移動量全体にわたって固定されています。スキャナの視野が大きくなるほど、有効マーキング分解能と精度は低下します。多くのアプリケーションでは、スキャナと従来のリニアまたは回転サーボ軸を組み合わせて、スキャナの視野より大きな領域をマーキングします。マーキングシーケンスは、スキャナによるマーキング操作を行いながらサーボステージによる移動を同時に行います。このアプローチを使用すると、1つの視野に収まる反復マーキングパターンを大きな面積に分散できます。

PCBマーキング

PCBマーキングアプリケーションは、バーコード、記号、およびその他の種類の文字データを書き込む作業をします。複数のPCBがパレットにまとめられ、マーキングのためにマシンにかけられます。小さなサイズの形状をマーキングするには、判読可能な結果を得るために、それに見合う小さな視野でのマーキングが必要です。マーキング領域の全域にアクセスするには、X/Y位置決めシステムでスキャナをパレット上全域に移動させなければなりません。



Nmark™ SSaMによるレーザーマーキング ー 画期的なマーキング

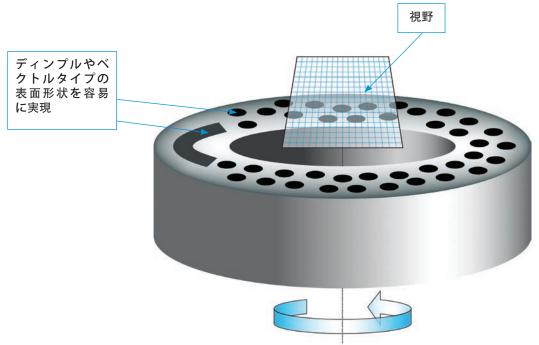
多くの描画アプリケーションでは、スキャナの視野を大きく超えるパターンを扱います。このようなアプリケーションのための従来の解決策として、直交X/Y軸や回転軸の動きを利用して、スキャナをマーキングフィールド上で動かす必要がありました。この方法では、マーキングパターンの境界でのアラインメントが問題になります。リニア位置決めステージでは、角度誤差モーションがあるため、隣接するスキャン領域との境界にまたがる描画部を正しくアラインメントすることが困難です。

エアロテックのSSaM (Synchronous Scanner and Motion)では、サーボとスキャナの両方の軸の動作を直接同期整合させることが可能になりました。スキャナ軸とサーボ軸の同期された動作により、視野を超えて広がるベクトルマーキング操作を容易に実現できます。矩形形式のビットマップも、1回の連続プロセスでマーキングできます。サーボ軸とスキャナ軸の動作の直接同期整合により、スキャナの視野がリニアステージの合計移動量と同じサイズになります。マーキング領域全域にわたって高い実効分解能が維持され、相対的なマーキング精度も維持されます。

Nmark™ SSaMによる表面テクスチャリング

レーザーを使用して材料の表面を変化させ、粘着性などの特性に影響を与えたり、摩耗特性を改善したり、反射属性を変えることができます。表面の深さ、形状、およびスペーシングなどの状態は、プロセス要件によって定義されます。表面テクスチャリングアプリケーションでは、実行リニア位置決め速度が高く、数千個の小さな形状を高速に位置決めできるので、スキャナが多用されます。エアロテックNmark™ SSaMでは、部品上にスキャナの視野を超える連続フィーチャをマーキングすることが可能です。視野を小さく保つことで高い位置精度を確保しながらも、連続動作での加工によって、複数の視野をつなぎ合わせることによって生じる副作用が発生しません。





サーボモーションと 同期整合されたレー ザーマーキングは、 部品全体に一貫した パターン位置決めを 確保

ワイドフォーマットビットマップ

1つのリニアサーボ軸をスキャナと組み合わせることによって、Nmark™ SSaM BroadMark機能は、リニアステージの全移動量にわたって1回の連続操作でグラフィックをマーキングできます。このアプローチでは、画像を一連の隣接するビットマップで作成するときに発生するようなオーバーレイエラーは生じません。

AEROTECH

視野は部品の左側から始まり、この端に沿ってレーザーマーキングが行われます。矢印はレーザースキャンの方向を示し、赤い線分はオン状態のレーザーを示しています。

AEROTECH

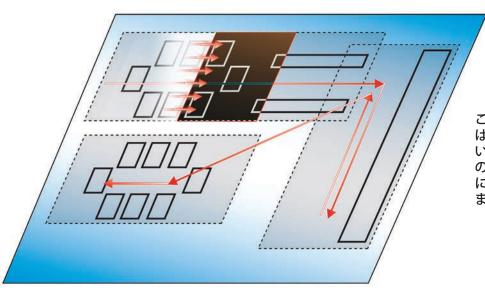
リニア軸が部品を横切りスキャン移動するときに、レーザーはそれに同期し移動します。

AEROTECH

リニア軸が部品の端に達する と、レーザーは視野の右辺に 沿ってマーキングを行い、操 作は完了します。

仮想視野マーキング

Nmark™ SSaMの仮想視野マーキング機能は、スキャナ自身の持つ加工の範囲を超える多くのベクトルタイプ(スキャナ軸とリニア軸を組み合わせた加工)の形状で構成されるアプリケーションに理想的です。マーキング対象のサイズと位置が分析されて、最適な実行順序が決められます。最適な軌跡に基づいて、部品を横切るスキャナの向きが決められ、スキャナの範囲内に入った対象がマーキングされます。視野のサイズを超える対象は、サーボ軸とスキャナ軸の動作を組み合わせてマーキングされます。



この図に示されている矢印は、視野の移動方向を示しています。右側の長いボックスの両辺をマーキングするときには、視野を折り返して行います。

一般的なレーザー加工のためのソリューション

今日の要求の厳しい仕様を満たすには、高度なレーザー加工には同じように高度な機械コンポーネントのセットが必要です。エアロテックの頑強で完成度の高いリニアおよび回転ステージ製品群は、あらゆる環境とアプリケーションに対応できる設計になっています。エアロテックのメカニカルシステムは、実験室、生産現場、真空、およびクリーンルーム環境でその性能をより発揮できます。

リニアおよび回転ステージで使用可能なオプション

- ・ダイレクトドライブまたはボールスクリュー
- ・メカニカルベアリングまたはエアベアリング
- 真空対応
- ・クリーンルームでの組み立ておよびクレーンルーム対応

PROシリーズリニアステージ

PROシリーズは、要求の厳しい生産環境での使用を目的として設計されています。複数の基台幅を持つ4種類のモデルがあり、多種多様な製造アプリケーションに最大限適応できる柔軟性を提供します。PROシリーズの多くのモデルは、エアロテックFast Delivery Serviceプログラムで在庫管理されているので、スピード重視のアプリケーションの場合は1~2週間以内の発送が可能です。

PROシリーズの主な特長

- ・迅速にシステムを組み立てられる外部マウント機能
- ・長期にわたるメンテナンスフリー運用を実現するサイドシール付きハードカバーデザイン
- ・幅広い荷重要件に対応する複数のフレームサイズと豊富な移動量選択
- ・標準ブラシ、ブラシレス、およびステッパモータの取り付けが可能なNEMAモータインターフェース



PROシリーズには、PRO115、PRO165、PRO225、およびPRO280(写真にはありません)があります。ハードカバーとサイドシールが付いたこれらのステージは、多種多様なレーザー加工アプリケーションに対応します。



PROシリーズXY

- ・YAGベースのレーザー加工アプリケーションに適したミクロンレベルの 精度と再現性
- ・垂直軸アプリケーションに適した 5mm/revのスクリュー
- スペースが制約されたアプリケーションに使用可能なフォールドバックオプション

PRO-HSシリーズ

- ・高速加工操作に適した最大1400mm/秒 の速度が可能な、より高ピッチのボール スクリュー
- 1500mmまでの移動量をサポートする大 直径スクリュー
- ・標準PROシリーズのステージと組み合わせて、軸単位で速度と荷重容量の最適化が可能

PRO-HSシリーズは、より 高ピッチのボールスクリ ューの採用により、最大 1400mm/秒の速度を達成 します。



PRO-LMシリーズ

AEROTECH PRO

- ・ダイレクトドライブリニアモータと リニアエンコーダにより、PRO-HS シリーズより高いトップスピードと 加速を実現し、位置決め精度も向上
- ・ボールスクリューに伴う速度制約が ないため、移動範囲全体にわたって 最大速度が可能
- ・標準ケーブル管理構成により、多軸 システムのアセンブリが容易
- ・システム構成の柔軟性を高める複数 のフレームサイズ





ALSシリーズ

- ・迅速にシステムを 組み立てられる外 部マウント機能
- ・長期にわたるメン テナンスフリー運 用を実現するサイ ドシール付きハー ドカバーデザイン
- ・PROシリーズより 剛性の高いベアリ ングで、より大き な荷重容量に対応
- ・優れた速度調整を 必要とするアプロ ケーションに対応 する高精度リニア エンコーダオプション
- システム構成の柔軟性を高める複数のフレームサイズと移動量

ABL1000

- 焦点の深さが浅 いシステムに適 した動作の平坦 性
- ・単軸または短距 離移動X/Y構成 に最適化

ABL1500

- ・ロール剛性を強化し、荷重積載機能を高める完全な空気プリロード
- X/Y構成で荷重 積載機能を高め る2つのフレー ムサイズ
- ・低速リップルア プリケーション 向きのオプショ ンの高精度エン コーダ

ABL2000

- ・断面がワイドな 磁気プリロード エアベアリング により、ABL 1000シリーズ より高い荷重に 対応
- 独自の製造技法により、優れたピッチ、ロール、およびYaw特性
- ・長期のメンテナ ンスフリー運用 を実現する最適 化されたケーブ ル管理システム

ABL8000

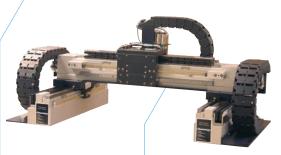
- ・すべての表面の アクティブエア ベアリングプリ ロードにより、 高荷重に対する 高い剛性
- ・広い作業スペー スはX/Yアプリ ケーションに最 適
- ・標準、高精度、 およびレーザー 干渉計フィード バックデバイス から選択可能

エアロテックの全製品については











ABL9000

- ロール剛性を強化し、荷重積載化し、荷画の表面での表面での完全な空気リロード
- 共面X/Y軸により作業高さを抑え、ロールおよびピッチ誤差を 最小化
- 高精度のレーザースクライビングアプリケーションに適した無類の真直度特性

AGS1000

- 設置面積の小さい小型設計
- ・「move and expose」マー キング操作に最 適
- ・ファイバーレー ザービーム配線 を組み込める拡 張可能CMS
- ・オプションの装 置躯体とライザ ーでシステム統 合が容易

AGS10000

- ・高出力に ・高リニアを ・高リを はいる ・ラップントが はいまい がいまが はいまが がいまが がいまが でいまが でいが でいまが でいまが でいまが でいまが でいまが でいまが でいまが でいまが でいまが でいまが
- ・X/Y軸上下組み 付け構成レーベー り、オグエンベープ内でが ープ・パンドリンドリンド 会裕
- ・拡張性あるケー ブル管理システー ムによりアイバー 軸とファイバー レーザービーム 配線の統合が 能

AGS15000

- ・プレナーX/Y設計によりシスストリンス 強性を強力を強し、高速切断によび溶接プロセスでの輪郭に表していた。
- ・フライングオプ ナイスアンの カポーネントの 組み込みを容易 にサポートす プレナー設計
- ・拡張性あるケー ブルにより、イバー 軸とファイバー 中一ザービーが 配線の統 能

Cartesiusシ リーズ(直交 T型ガントリ ー)

- ・本体側面から材 料のロード/ア ンロード操作が 可能なT型ガン トリー
- 標準構成には、左利用、TA和、XY、XYZ、およびXZシステムが含まれる
- 複数のステージ 幅が使用面積を で、設置を で重容化してリケーションに対応







ADRS

- ・作業高さを最小 化する超低プロ ファイル
- ・傑出した速度安 定性を実現する コギングトレス スロットレス ータ設定
- ・テーブル位置の 正確な測定を可 能にする直結型 エンコーダ
- ・アプリケーショ ンとの柔軟性を 高める複数のフ レームサイズ

ADRT

- ・製品のフィード スルーやレーム配 使用できる大ア 径のクリアーア
- ・モーメント荷重 容量を高めるワ イドベアリング セパレーション
- ・傑出した揺動およびランアウト 特性

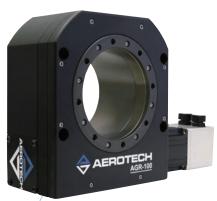
ACS

- ・材料のハンドリ ングを自動化す る内蔵空気圧式 ERコレットホル ダーまたは三爪 チャック
- ・製品フィードス ルーのためのク リアーアパーチャ
- ・フェールセーフ な材料保持のた めのノーマルオ ープンまたはノ ーマルクローズ グリッパーオプ ション
- ・耐用年数を通じ てメンテナンス フリー運用を実 現する無摩擦ローユニオ

ALAR

- ・特殊な機械構成 をサポートする 移動量限定版も
- ・高いペイロード とモーメント荷 重機能を提供す る大型ベアリン グ
- ・100mmから 325mmまで5種 類のアパーチャ サイズで最高の 柔軟性

エアロテックの全製品については







- 位置決め精度を 高める直結出力 エンコーダ
- ・ウォームギアの 寿命を延ばす画 期的なプリロー ド設計
- ・構成に柔軟性を 与える豊富なギ アオプションと アパーチャサイ ズ

ALAG

- ・最大で約680Kg の荷重をサポー トするギア駆動 の大型ゴニオメ ータ
- ・半径1300mmと 300mmの2つの フレームサイズ でシステム構成 に柔軟性
- ・高精度アプリケーションに対応 するダイレクト フィードバック エンコーダオプ ション
- ・標準NEMAモー タマウントは、 ブラシ、ブラシ レス、およびス テッパモータを サポート





ABRS

- ・ロープロファイル (低姿勢)のエア ベアリングが多軸 システムでの積み 重ねによる誤差を 最小化
- 非常に円滑な速度 制御を可能にする コギングフリーの ダイレクトドライ ブモータ
- ・大きなエアベアリング表面はでは、 剛性および荷種れた 量とともに優れた 軸および半径エラーモーションを提供
- ・製品のフィードス ルーのためのクリ アーアパーチャ

ABRT

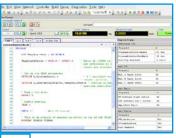
- ・高モーメント荷 重アプリケーションに適した完 全制約回転エア ベアリング設計
- ・製品フィードス ルーのための大 直径のクリアー アパーチャ
- ・非常に円滑な速 度制御を可が するコギングレー リーのダイブセー トドライブモー タ
- ・システム構成に 柔軟性を与える 3種類のフレー ムサイズ

制御のためのソリューション

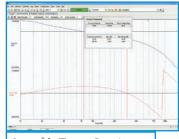
ソフトウェア

ライブラリとSDKを使用して、プラットフォーム (.Net)、C#、C++、および LabVIEW®でユーザー独自のフロントエン ドとアプリケーションを開発

- ・計算機と自動チューニングルーチンで 容易なセットアップ
- ・最新のIDEを使用して、独自のモーションプログラムを開発
- ・最高レベルの診断ツールキット
- ・条件付き2D誤差プロッティング







ループトランスミッション

コントローラ

Automation 3200

- ・最大32タスク
- ・PCベース
- ・RS-274 Gコード
- ・要求の厳しいアプ リケーションに対 応する高度な機能
- ・1~32軸の同期整合 動作
- マーキングのためのスキャナ制御
- ・レーザー機能との緊密な連携
- ・レトロフィットパッケージ

Ensemble

- ・最大4タスク
- ・スタンドアロン1~10 軸コントローラ
- ・汎用性、低コスト、同 期整合動作
- PWMまたはリニアド ライブ(10~150Aピ ーク)
- ・ブラシレス、ブラシ、 またはステッパモータ
- ・デスクトップまたはパネルマウ ント
- ・プラットフォーム(.Net)、C++ 、またはLabVIEW®

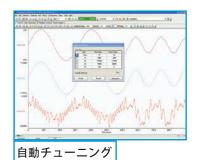


リニアおよび回転サーボモータ

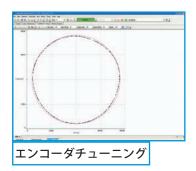


エアロテックで自動化ソリューションを構成

・拡張性 ・柔軟性 ・使いやすさ ・最小の取得コスト









Soloist

- ・無駄がなく、経済的な単軸コン トローラ
- ・スタンドアロン
- PWMまたはリニアドライブ(10~150Aピーク)
- ・プラットフォーム(.Net)、C# 、VB.NET®、LabVIEW®
- Ethernet、USB



ネットワーク接続

- Ethernet/IP™
- Modbus®/TCP
- DeviceNET
- Ethernet TCP/IP
- USB
- RS-232
- GPIB





高度なレーザー制御のためのソリュ ーション

密閉溶接、微細加工、およびアブレーションで一貫した品質を得るには、加工対象の材料に対するレーザーパルスの正確な制御とスペーシングが必要です。固定周波数レーザーを使用すると、一定の速度を保たなければならないことから複雑であり、正確な制御は難しく、複雑形状のときには加工速度がかなり制限されることになります。エアロテックのPSOは、この問題を解決します。

- ・エアロテックのポジションシンクロナイズドアウトプット(PSO)機能は、モーションサブシステムとレーザー 照射を同期整合させて、最高品質の部品を生み出し、サイクルタイムを短縮します。
- ・詳細な設定により、CO₂、YAG、およびエキシマファイバーレーザーなど、外部同期制御を備えたレーザーとのインターフェースが可能です。
- ・PSO機能には、容易にプログラミングできる複数の操作モードが含まれます。

アプリケーション

製造

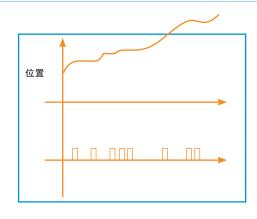
- ・ステント
- 密閉溶接
- ・タービンブレードホール
- フラットパネル製造

- ・燃料噴射装置のドリリング
- ・グレースケールマーキング
- ・高速データ取得
- ・カメラトリガ
- ・センサートリガ
- 非破壊試験

利点

- バーンスポットができない 一貫した切断と溶接
- ・速度や加速に依存しないー 貫したプロセス

照射モード

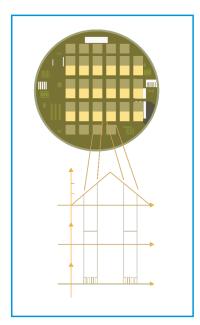


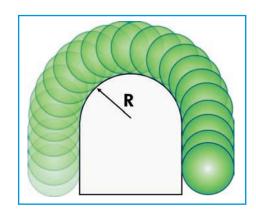
配列ベースの照射

- ・PSO照射点は、位置に基づく配列で定義されます。
- ・アプリケーションとしては、各ピクセルが異なる周波数とパワー特性を持つ材料のグレースケールマーキングや、同じモーションコマンドセットでの異なる材料の加工などがあります。

ウィンドウ方式

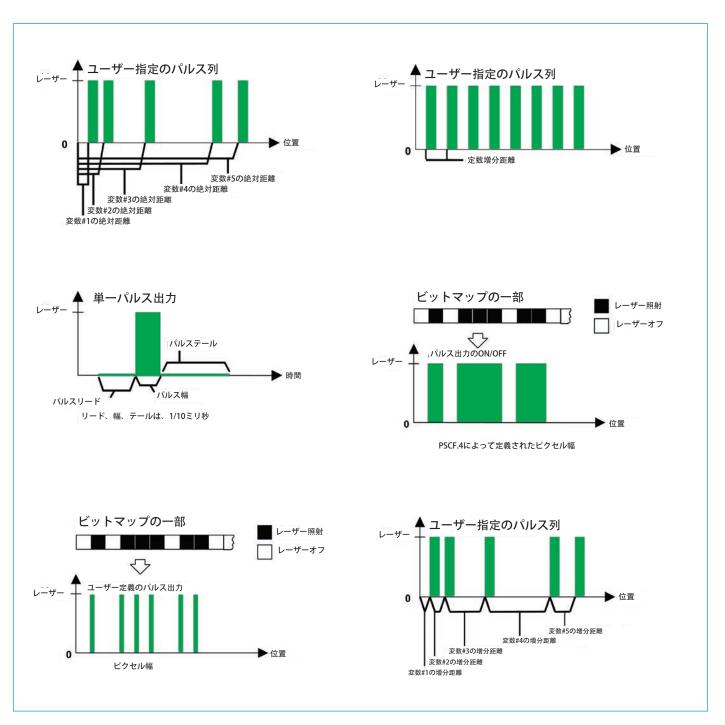
- ・出力パルスは、ウィンドウの端に対して相対的な最初のパルスによってユーザーが定義したウィンドウ内に制限されます。
- ・フラットパネル製造や燃料噴射装置のドリリングなどのアプリケーションにおいて、セトリングや方向転換のために部品を超えて軸を移動させる必要がある部品加工に適しています。





固定距離照射

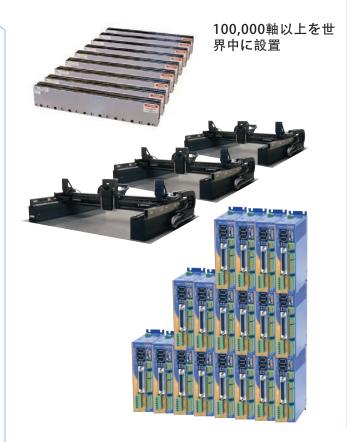
- ・3軸までの位置フィードバックの係数として単一または複数パルスを出力
- 溶接、切断、および穴あけの熱影響部を最小化
- ・ステント製造、密閉溶接、およびタービンブレードの穴あけに最適



会社概要



大量生産



国際的なサービスとサポート



国際的なスタートア ップサービスとオン サイトトレーニング



充実した設備のオン サイトトレーニング 施設



技術的に優れたコンポーネント

最高性能のブラシレスリニアおよび回転 モータ



AGR回転ステ ージ









Ndrive®

A3200

Npaq®

受賞歴のあるAutomation 3200 1~32軸モーション、ビジョン、PLC、ロボット、 および信号の入出力(I/O)プラットフォーム

高性能サブアセンブリ



レーザードリリングおよ び微細加工アプリケーションで高い動的精度位置 決めを提供するXYABサ ブシステム





最高の製造能力を持つリニアモータ直交T型ガン トリーシステム

クラス最高のサブシステム



マシンフレーム、ディス プレイ、およびパッケー ジエレクトロニクスを備 え、高度に統合されたモ ーションサブシステム

フラットパネルおよび半 導体アプリケーション向 けの、生産実績あるラー ジフォーマットエアベア リングシステム



カスタムエンジニアリ ングされた真空および クリーンルーム対応シ ステム

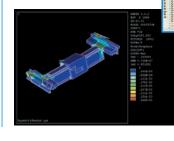


包括的なテクニカルサポートサービス



カスタムソフトウェ アアプリケーション サポート

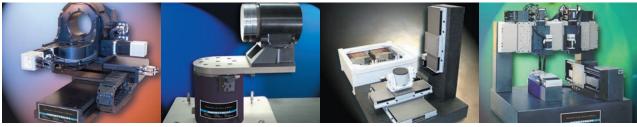
正確なシステムレイアウトを短時間で作成できる3Dモデル



システム幾何学形状 を最適化する高度な 分析技法

システム設計例

エアロテックは特に高性能なサブシステムを設計・製造しています。高度な訓練を受け、経験豊富なソフトウェアおよびハードウェアエンジニアは、お客様の生産への対応を迅速に具体化します。エアロテックは、客先、エアロテック施設、またはWebで、リアルタイムのコラボレーションサポートを提供しています。



高精度レーザー加工

分離型フライス盤

高速プロトタイピング

高度な選別・セット・ 検査ステーション



真空中イオンビーム プロファイリング



精密光学製品生産



高精度エアベアリング



水冷真空環境適合システム



量産製品検査ステーション



4軸座標計測器



電子検査



高速光学屈折測定器



パターンメディア検査



プリントヘッド 検査ステーション



高精度レーザー加工



光学レンズ組み立て

受賞と表彰



2008年エンジニアが選ぶ 制御エンジニアリング賞 -LaserTurn® 1



セミコンダクターインターナショナル誌 2007年エディターが選ぶベスト製品賞 -WaferMax T™



プロダクトデザイン・アンド・ デベロップメント 2002年トッ プ50製品 -Automation 3200



Lightwave NFOEC 2002年参加 者が選ぶ賞 - FiberMax®



セミコンダクターインターナショナル 誌 2008年エディターが選ぶベスト製品 賞 - Emsemble™



EuroAsia IC 2006年業界 賞 -WaferMax Z™



デザインニュース 2002年ベスト 製品賞ノミネート -Automation 3200



Lightwave OFC 2001年参加 者が選ぶ賞 - FiberAlign® 130



デザインニュース 2008年ゴー ルデン・マウストラップ ベス ト製品賞 -Nmark™ SSaM

DESIGN NEWS

デザインニュース 2004年 ベスト製品賞ノミネート -VascuLathe®



Aandrijftechniek 2002年受賞 - FiberMax®





マシーンデザイン・製造技術優秀賞 - Slides/Ways 1998 & 2000

その他の市場での機能



太陽電池、燃料電池、および代替エネルギー

幅広いアプリケーションの経験と豊富なモーション製品を持つエアロテックは、太陽電池、燃料電池、およびその他の代替エネルギー製造と試験プラットフォームの供給者として完璧なパートナーです。 グローバルな事業展開により、これらの市場向けの多彩なモーションプラットフォームを設計・製造しており、今後も画期的なソリューションを提供してまいります。

汎用自動化

1970年以来、エアロテックはトップ品質のオートメーション製品を製造してきました。自動化されたナノポジショナー、プレナーエアベアリングシステム、高速ガントリー、リニアおよび回転ステージとリフトステージ、ブラシレスリニアおよび回転サーボモータとドライブ、単軸および多軸モーションコントローラ、ゴニオメータ、ジンバル/光学マウントなど、幅広い製品ラインを持つエアロテックは、多くのモーションコントロール製造業者の中でも比類の存在です。エアロテックはモーションを科学ととらえ、取り組んでいます。





制御システム

エアロテックのモーションコントローラ、モータ、およびドライブは、当社の位置決めシステムとしてだけでなく、世界中のエンドユーザーやOEMによって利用されています。32軸までを制御できるソフトウェアベースのモーションコントローラAutomation 3200から、Soloist™ 単軸サーボコントローラ、Ensemble™ 多軸スタンドアロンモーションコントローラまで、エアロテックはお客様のアプリケーションに応じた多彩なオプションを提供しています。

半導体とフラットパネル

エアロテックは、高精度ウェーハ加工、フラットパネルディスプレイ組立、 走査型電子顕微鏡、ウェーハバンピング、リソグラフィー装置、および最先 端レーザー微細加工向けのモーション制御および位置決めのシステムとコン ポーネントを設計・製造しています。また、EUVリソグラフィーや走査型電 子顕微鏡など、真空アプリケーション用システムとコンポーネントの分野に も精通しています。



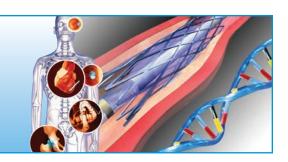


防衛および航空宇宙

エアロテックは、高真空(10°トル)やクリーンルーム環境向けの多数のシステムをはじめ、数百の高精度システムを製造してきました。エアロテックの装置は、電気光学システムのテスト、高性能レーザー加工、材料試験および製造、目標追尾、衛星センサーの較正と検証、走査、光学ポインティング、反復動作、品質管理のためのライフサイクル検査などに利用されています。カスタマイズのシステムも最短の開発時間で提供できます。

医療用デバイス製造とライフサイエンス

エアロテックは、ステントカッティング、心臓ペースメーカーおよびカテー テル用医療用レーザー溶接システム、IOLおよびコンタクトレンズ製造、DNA 塩基配列分析、血液分析、眼内レンズ加工装置およびドリル、X線検査装置、 磁気共鳴スキャナ、CATスキャナなど、医療およびライフサイエンス向けの 高性能モーションシステムとコンポーネントを製造しています。、医療用レ -ザー溶接システムのカスタマイズも可能ですので、どのようなニーズにも 応じることができます。





政府および教育機関の研究開発

エアロテックの幅広い製品ラインは、学術機関や政府の研究開発機関の多様な要求に応える ソリューションを提供します。エアロテックの高性能ガントリーシステムは、固体の自由造 形や材料のスラリー析出法に最適です。光ファイバー系の位置決めステージは、光通信実験 だけでなく、ミクロおよびナノ加工ワークステーションに必要とされる精度を提供します。 エアロテックの多軸回転位置決め装置やジンバルは、防衛、衛星、および宇宙関連技術に必 要な高精度を備えています。ユニークなアプリケーションにはユニークなソリューションが 必要であり、エアロテックはお客様のニーズに応えるカスタム設計システムを提供すること ができます。

エレクトロニクス製造および組立 速度、精度、そして信頼性は、ピックアンドプレース機、ステンシルカッティング 機、印刷基板アセンブリ、その他のエレクトロニクス製造および組立機器の分野で は基本的な要件です。エアロテックは30年以上にわたって、エレクトロニクス製造 および組立機器に要求される最も厳しい評価基準を超えてきました。また、ピック アンドプレース機、ステンシルカッティング機、および印刷基板組み立てシステム における業界固有の課題をクリアすることにより、エアロテックの最先端モーショ ン技術で、この基準をさらに高めてまいります。





試験と検査

エアロテックは、CMM検査、超音波検査、渦電流検査、X線検 査、光学検査、電子検査など、幅広い産業にまたがる試験およ び検査アプリケーションに携わっています。これらのアプリケ ーションのすべてが、エアロテック製品の比類ない精度と耐久 性に依存しています。光学検査ソリューションは、すべての制 御要素を最適化された装置躯体に組み込んだ最上級リニアモー タ駆動モデルから、コスト重視のアプリケーション向けに設計 されたモジュラーシステムまで多岐にわたります。

データストレージ

面積密度とデータ転送速度の増加に対して、エア ロテックは、秒未満の角度の回転とナノメートル レベルの直進精度を備えると同時に、今日のデー タストレージ産業で成功するために不可欠な24時 間365日の動作信頼性を維持するモーションソリ ューションを提供してきました。ESD保護やクリ ーンルーム対応など、業界固有の機能はエアロテ ックの標準となっています。



エアロテックオンライン

エアロテックのWebサイト(www.aerotechkk.co.jp)は、世界中のエアロテックに関するあらゆる情報を入手できる包括的な情報源です。オンライン製品情報を使用すると、カタログよりも詳しい情報を入手できます。各製品セクションの情報はプリンタで印刷することができ、ダウンロード可能な2Dおよび3Dモデルも含まれています。ニュースレター「In Motion」の購読を登録していただくと、エアロテックの最新ニュースのすべてをお届けします。

製品一覧

使いやすい製品一覧をめずしました。エアロテックの幅広い製品ラインから必要な製品を迷うことなくすばやく探すことができます。

市場別製品紹介

「市場別製品紹介」では、 それぞれの市場にあった自動化のためのエアロテック のソリューションを詳しく 紹介しています。





新製品とお知らせ

エアロテックのホームページには、 是非知っていただきたい最新製品と お知らせを掲載しています。



世界の販売拠点

世界の販売網の位置表示です。お客様の最寄りのエアロテック取扱店を すばやく見つけることができます。



カスタマーサービス

カスタマーサービスセンターでは、 世界中のエアロテックカスタマーサ ービスの連絡先を掲載しています。 また、トレーニングプログラム、ソ フトウェアおよび製品マニュアルの ダウンロード、FAQなどについての 詳細も掲載しています。

グローバルなトレーニングとサポート

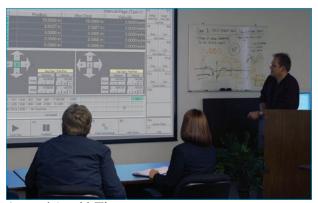
エアロテックは、お客様の施設で、またはエアロテックトレーニングセンターで、総合的なトレーニングサービスとカスタマーサービスを世界中で提供しています。

トレーニングプログラムの特長

- •標準コースとカスタマイズコース
- ・エアロテック位置決めシステムでの実習トレーニング
- ・経験豊富なインストラクターによる対話式トレーニング
- ・快適でゆったりした施設



Aerotech K.K. (日本)



Aerotech Inc(米国)



Aerotech Ltd (イギリス)



Aerotech GmbH(ドイツ)

設置とスタートアップ(調整作業)

エアロテックは、立ち上げ時間を短縮し、コストを削減し、時間あたり生産量を高めるスタートアップおよび調整作業のサービスを提供しています。エアロテックの製品知識とお客様のプロセスとアプリケーションに関する専門知識を持ち寄ることで、新しいシステムとアプリケーションを短時間に低コストで作り上げることができます。

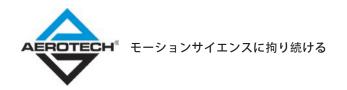
エンジニアリングサポート

エアロテックは、オンサイトサポートとメンテナンス、さらに電話、FAX、WebExRソフトウェアによるリモートサポートなど、エアロテック製品のエンジニアリングサポートを提供しています。エアロテックもエンジニアを抱える製造業者として、ダウンタイムが許されないことを理解しています。

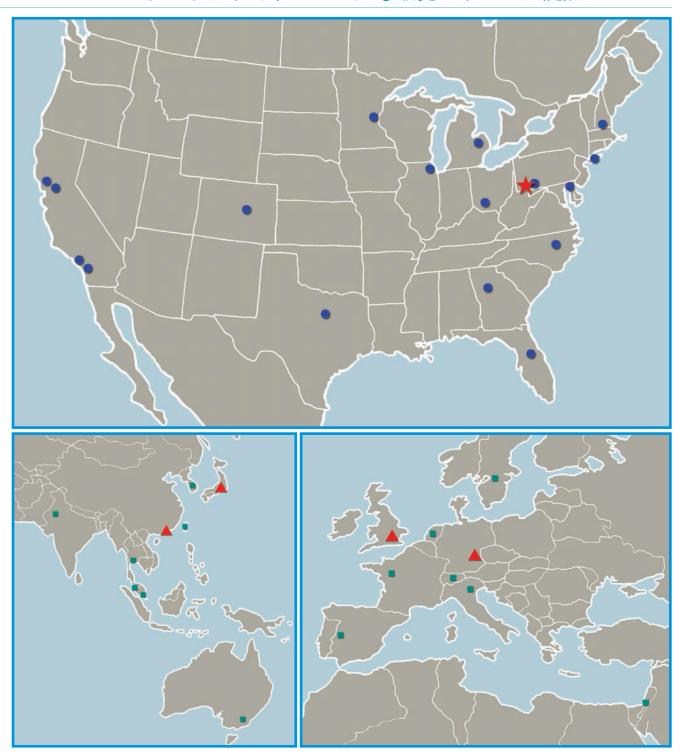
トレーニング

エアロテックのトレーニングクラスは、お客様にエアロテック製品の可能性のすべてを理解していただくことを目的としています。すべての製品機能とその使い方をデモンストレーションすることによって、立ち上げ時間を短縮し、アプリケーションをすばやく最適化できます。さらにエアロテックのトレーニングクラスは、お客様からのフィードバックに基づいて、常に改善され、アップグレードされています。

エアロテックには、モーションコントロールおよび位置決めシステムとコンポーネントの設計において38年以上の経験があり、その間、皆様から絶大なご信頼をいただいまいりました。エアロテック製品をお選びいただく際には、新しいエアロテック製品を最大限に活用できる方法を学んでいただきたいと存じます。エアロテックは、お客様のご都合に合わせて、オンサイト(お客様の施設)と社内(エアロテックの施設)の両方のトレーニングを提供しています。



エアロテックのグローバルな販売・サービス拠点



★ - エアロテック本社 ● - 直販店 ▲ - エアロテック関連会社 ■ - 代理店